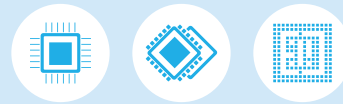


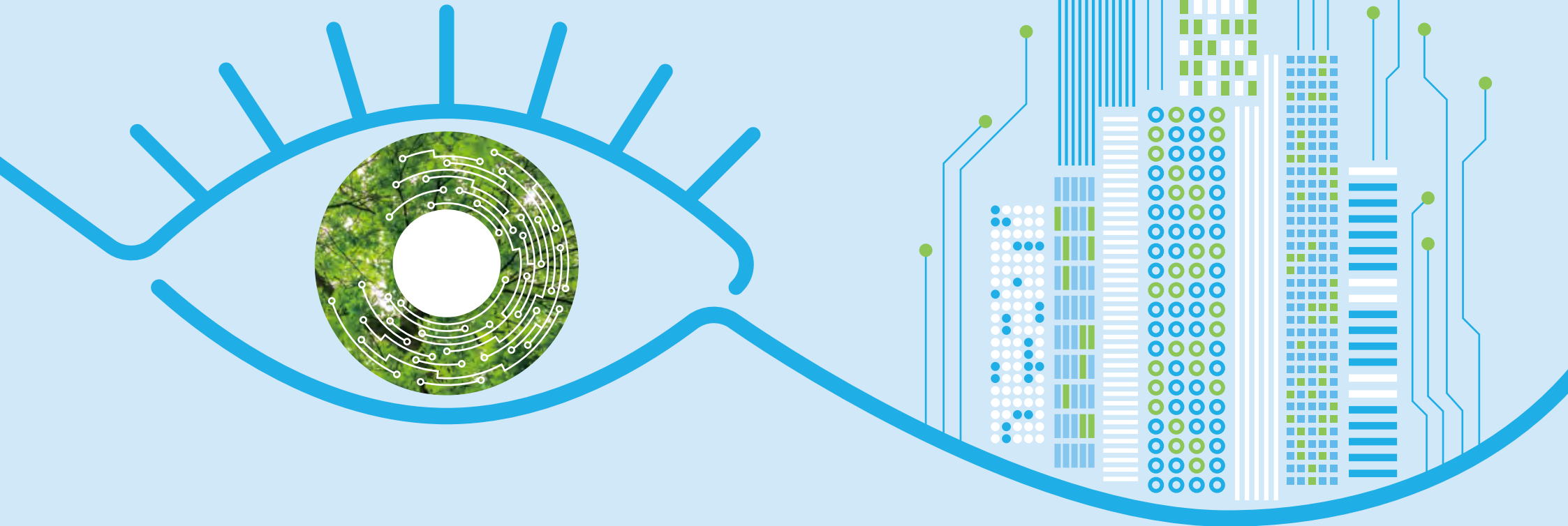


營運模式



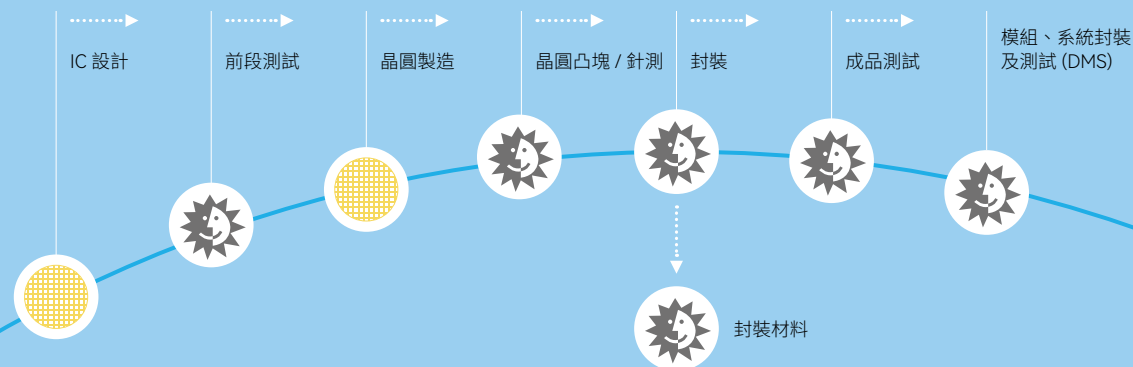
1.1 公司簡介

日月光投資控股股份有限公司 (TWSE:3711; NYSE:ASX) 成立於 2018 年 4 月，由日月光半導體製造股份有限公司、矽品精密工業股份有限公司與環電股份有限公司等三大子公司共組而成，攜手開創全新格局，提升研發能量與競爭優勢，健全供應鏈發展，拓展全球市場，且提供客戶微型化、高效能與高整合之技術服務並加速產品上市時程，為下一代數位智慧應用的建置，貢獻高階研發與優質的技術解決方案。此外，藉由整合日月光投控及其旗下各事業體之資源，可持續結合上下游供應鏈夥伴進一步強化技術創新，以最有效的方式降低營運風險，提升競爭力，確保產業鏈的持續發展。詳細資訊，請參閱日月光投控網站 <https://www.aseglobal.com/ch/>



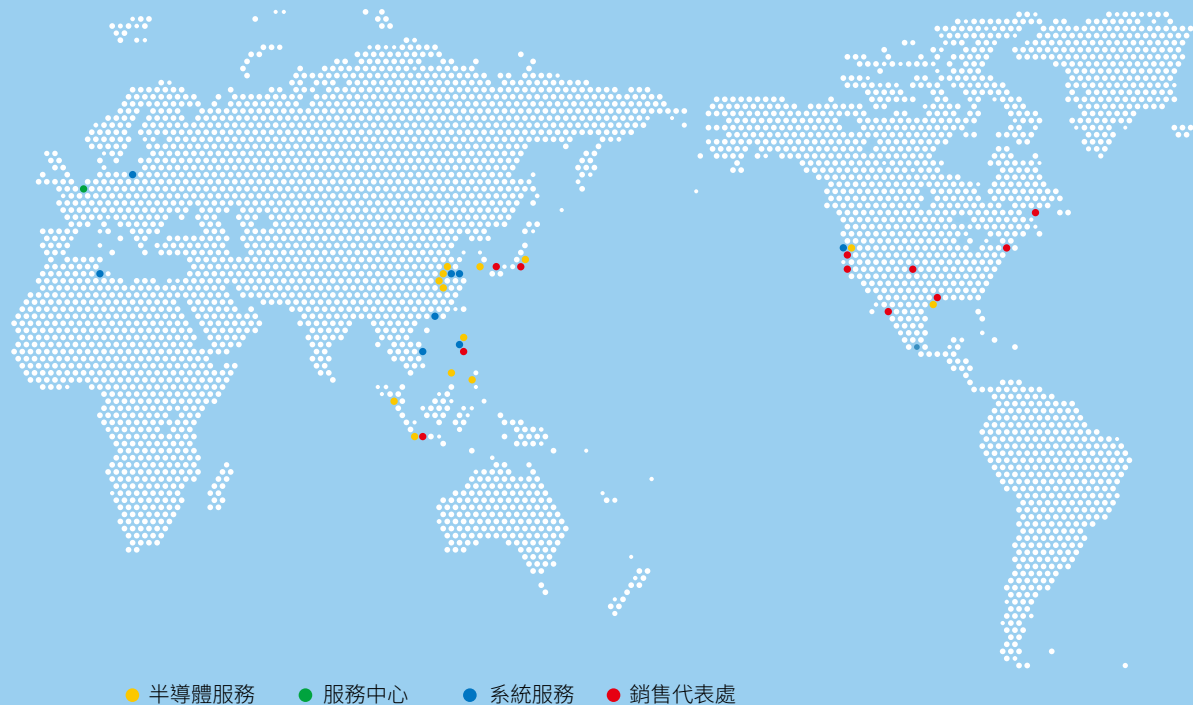
服務範圍

日月光投控為全球領先半導體封裝與測試製造服務公司，提供半導體客戶包括前段測試及晶圓針測至後段封裝、材料及成品測試的一元化 (Turnkey) 服務並結合專業電子代工製造服務，提供完善的電子製造整體解決方案，以卓越技術及創新思維服務半導體、電子與數位科技市場。



全球佈局

日月光投控總部位於台灣，全球服務據點涵蓋台灣、中國大陸 / 香港、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、菲律賓、越南、墨西哥、美國、突尼西亞及歐洲國家，全球員工總人數超過九萬五千人 (截至 2024 年 12 月)。



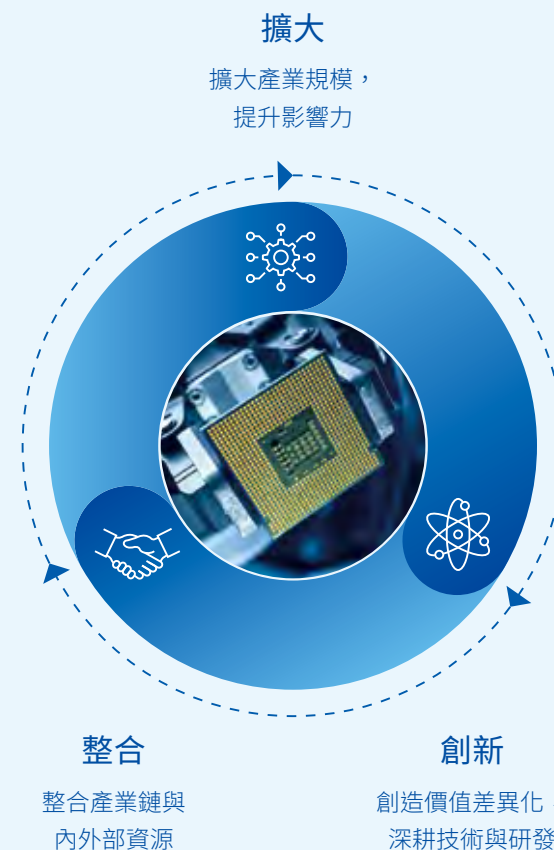
1.2 理念與願景

日月光投控提供半導體封裝 / 測試及系統組裝的最佳製造服務，我們的服務猶如客戶團隊的延伸，以最精簡的資源，達成最大的商業成效。日月光投控以廣泛的產業鏈製造服務，提供客戶高效的半導體一元化解決方案。為維持半導體技術領先動能，日月光投控致力於培育具備豐富經驗與技術的工程團隊，且不斷研究及開發最先進的技術。

日月光投控嚴格遵循公司治理守則、深切落實永續經營的企業理念。身為國際性半導體產業鏈主要成員之一，依全球產業的發展與需求，進行全方位的布局，爭取全球的人才及資源，並與產官學合作發展策略聯盟，強化持續創新能力，和企業夥伴創造互榮的經營環境，實現科技產業提升全體人類美好生活及生態保育的永續目標。

日月光投控價值創造模式

為實現我們的理念與願景，並持續領導產業創新動能，日月光投控透過整合高階主管以及各營運單位對永續經營與價值創造模式的指標，結合產業長期發展趨勢，統整出日月光投控的價值創造模式，以三大策略—「整合」、「擴大」與「創新」勾勒出日月光投控如何面對未來挑戰，並作為公司永續發展策略對焦整合的重要基礎。

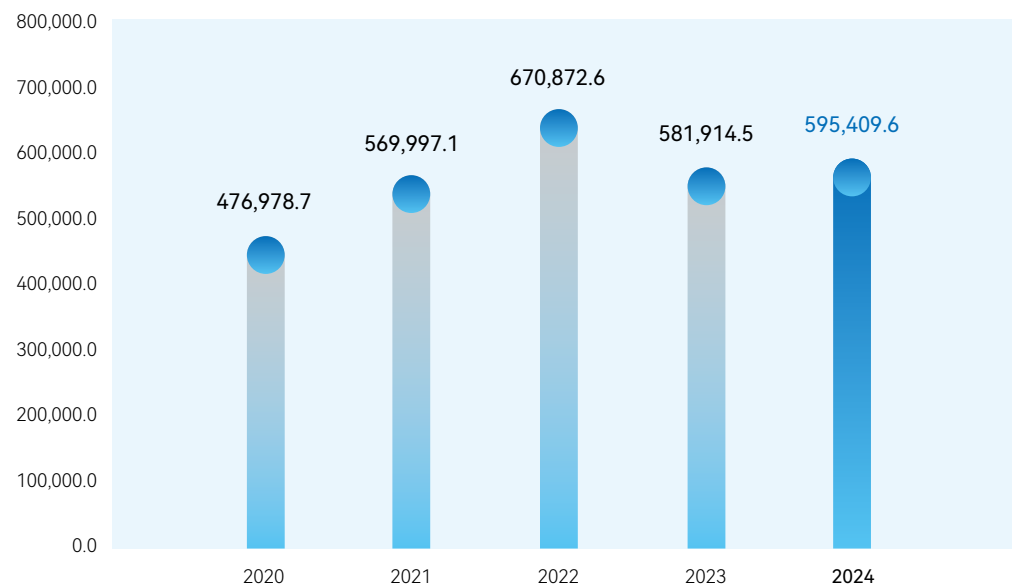


1.3 財務績效

日月光投控 2024 年合併營業收入約為新台幣 5,954 億元（包含半導體封測部門新台幣 3,163 億元、電子代工製造服務部門新台幣 2,713 億元及其他新台幣 78 億元），較 2023 年增加新台幣 135 億元，年成長 2.3%。其中半導體封測部門 2024 年營業收入較 2023 年增加新台幣 96 億元，年成長 3.1%（不含基板材料及部門間交易），電子代工製造服務部門 2024 年營業收入較 2023 年增加新台幣 30 億元，年成長 1.1%。整體財務數據均較 2023 年成長。

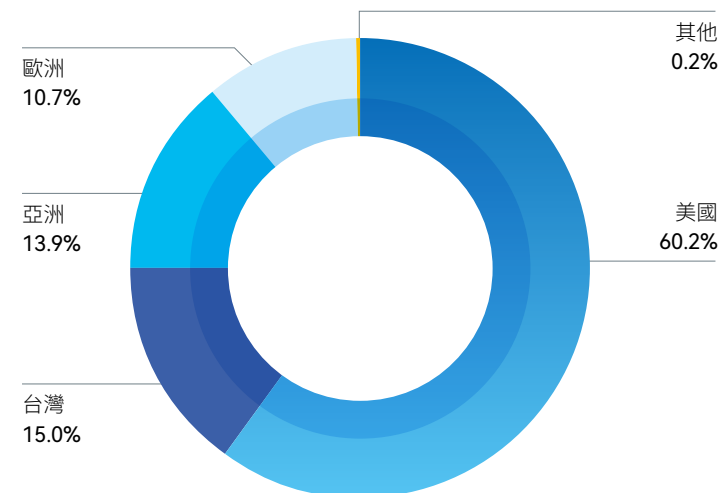
歷年營業收入

單位：新台幣百萬元



2024 營業收入

營業收入係依客戶集團營運總部所在地區分類。



更多財務資訊，請參閱本公司合併財務報表：https://ir.aseglobal.com/c/ir_financial.php